



	Thema
09:00 - 09:05 Uhr	Begrüßung: Doris Jetter, Chefredakteurin EPP/EPP EUROPE, Konradin Verlag
09:05 - 09:40 Uhr	Keynote: LED meets SMT – beherrschte Prozesse Kurt-Jürgen Lang, Senior Key Expert Processing,ams OSRAM Group
09:40 - 10:05 Uhr	Die Leiterplatte als thermisches Interface Ferdinand Lutschoung, Product Manager Thermal Conductive PCB, Business Unit Automotive, Industrial, Medical, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
10:05 - 10:30 Uhr	Lotpasten für miniLED Anwendungen Stefan Mausner, Business Development Manager, Heraeus Electronics
10:30 - 10:55 Uhr	LED Montage auf allen Ebenen mittels Präzisionsdruck Michael Zahn, Global Business Development Manager, Christian Koenen GmbH
10:55 - 11:30 Uhr	PAUSE
11:30 - 11:55 Uhr	Spezialisierung vs. Flexibilität - Herausforderung der nächsten Generation Harald Eppinger, Geschäftsführer Koh Young Europe GmbH
11:55 - 12:20 Uhr	Voraussetzungen für die präzise Bestückung von CSP-LED Norbert Heilmann, Product Manager/Technology Scout, ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
12:20 - 13:30 Uhr	MITTAGSPAUSE
13:30 - 13:55 Uhr	Void-minimierte Lötverbindungen im LED-Bereich Michael Haas, Produkt Manager Reflow, Kurtz Ersä
13:55 - 14:20 Uhr	X-Ray meets LED Dipl.-Ing. Peter Koch, Product Management Electronics/Product and Market Expert Electronics, YXLON International GmbH
14:20 - 14:50 Uhr	PAUSE
14:50 - 15:15 Uhr	Validierungsprüfung nach der SMT Bestückung von LEDs Stefan Strixner, Principal Engineer, ZESTRON Europe ... a Business Division of Dr. O.K. Wack Chemie GmbH
15:15 - 15:40 Uhr	Material-Technologien für das Thermomanagement von LEDs Andreas Karch, Technical Manager (Germany, Austria, Switzerland), Technologist – Advanced Applications, Indium Corporation of Europe
15:40 - 16:00 Uhr	PAUSE
16:00 - 16:30 Uhr	Workshop 1: LED Montage auf allen Ebenen mittels Präzisionsdruck – Vom Labor in die Fertigung Lösungsvorschläge für den Druckprozess und die Qualitätssicherung Christian Koenen & Koh Young
16:30 - 17:00 Uhr	Workshop 2: Thermomanagement von LED-Matrix Bausteinen AT&S & Indium & YXLON & OSRAM
17:00 - 17:30 Uhr	Workshop 3: Bestückung von CSP und MiniLEDs ASM & OSRAM
17:30 - 17:35 Uhr	Verabschiedung